

24830-001 FLEXIBLER WÄRMELEITKÖRPER (FHC) FÜR INTERSCALE, 70-MM



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausgelegt für ATX/ITX/Mini ITX & COM-Systeme mit Intel Core-i-Prozessoren und AMD-Prozessoren mit den folgenden Sockeln: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Kompatibel mit Interscale-C-Gehäusen

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Leiterblock kann sich vertikal ausdehnen/zusammenziehen, um Toleranzen auszugleichen, und optimiert den Oberflächenkontakt und -druck entlang des Wärmepfades, daher kein Wärmeleitpad erforderlich.

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leitblock

Produktfamilie: Interscale

Typ: Wärmeleiter

Passend zu: Gehäuse

Anzahl pro Packung: 1

Tiefe: 50 mm

Breite (mm): 50 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Leitblock dehnt sich vertikal aus bzw. zieht sich zusammen, um additive Toleranzen auszugleichen, und optimiert den Oberflächenkontakt und Druck entlang des Wärmepfades; daher ist kein Wärmeleitpad erforderlich.

Bitte bestellen Sie einen Montagerahmen (Intel oder AMD, siehe Zubehör) zum Befestigen des FHC am Board separat.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.